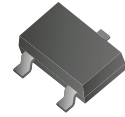


MMBT5551-G (NPN) RoHS Device



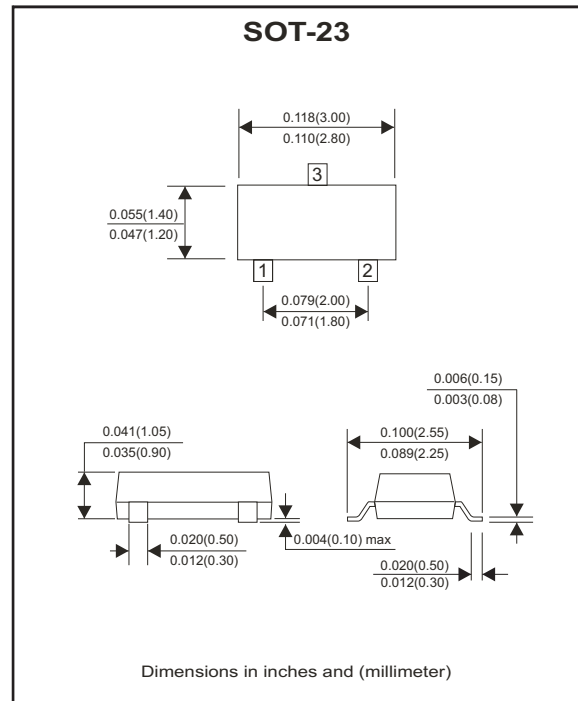
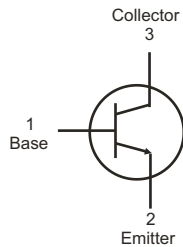
Features

- Epitaxial planar die construction.
- Complementary PNP type available (MMBT5401-G).
- Ideal for medium power amplification and switching.

Mechanical data

- Case: SOT-23, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Approx. weight: 0.008 grams(approx.).

Circuit Diagram:



Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	180	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	160	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current	I_C	600	mA
Collector power dissipation	P_C	300	mW
Thermal resistance from junction to ambient	$R_{\theta JA}$	416	°C/W
Junction temperature range	T_J	150	°C
Storage temperature range	T_{STG}	-55 ~ +150	°C

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Collector-base breakdown voltage	$I_C=100\mu\text{A}$, $I_E=0$	$V_{(BR)CBO}$	180			V
Collector-emitter breakdown voltage	$I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$	$V_{(BR)CEO}^*$	160			V
Emitter-base breakdown voltage	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$	$V_{(BR)EBO}$	6			V
Collector cut-off current	$V_{CB}=120\text{V}$, $I_E=0$	I_{CBO}			50	nA
Emitter cut-off current	$V_{EB}=4\text{V}$, $I_C=0$	I_{EBO}			50	nA
DC current gain	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=1\text{mA}$	$h_{FE(1)}^*$	80			
	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$	$h_{FE(2)}^*$	100		200	
	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	$h_{FE(3)}^*$	50			
Collector-emitter saturation voltage	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=1\text{mA}$	$V_{CE(sat)1}^*$			0.15	V
	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$	$V_{CE(sat)2}^*$			0.20	V
Base-emitter saturation voltage	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=1\text{mA}$	$V_{BE(sat)1}^*$			1	V
	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$	$V_{BE(sat)2}^*$			1	V
Transition frequency	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$	f_r	100		300	MHz
Collector output capacitance	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$	C_{ob}			6	pF

*Pulse test: pulse width $\leq 300\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2.0\%$

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MMBT5551-G)

Fig.1 - Static Characteristic

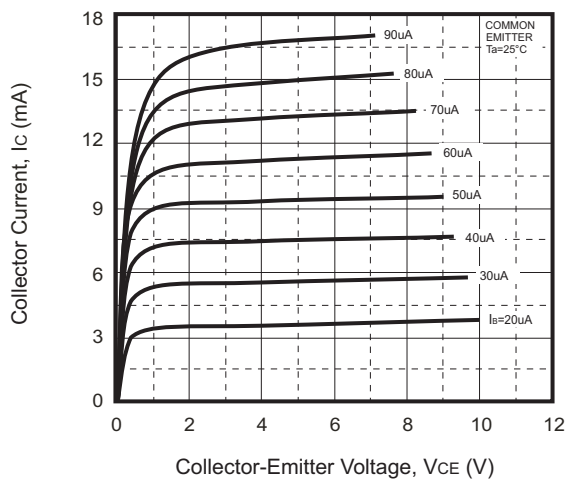
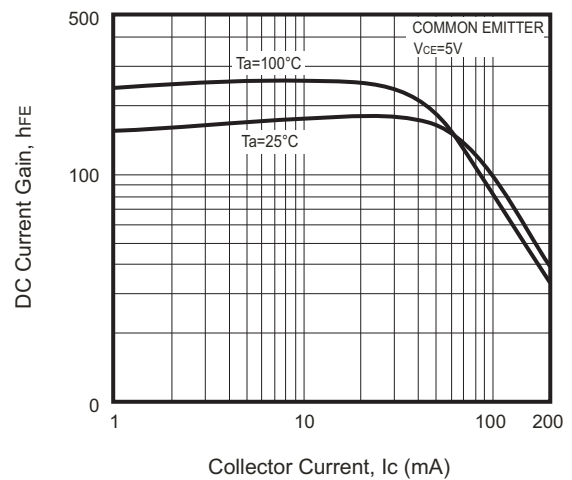


Fig.2 - $h_{FE} - I_C$



RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MMBT5551-G)

Fig.3 - $V_{BEsat} - I_c$

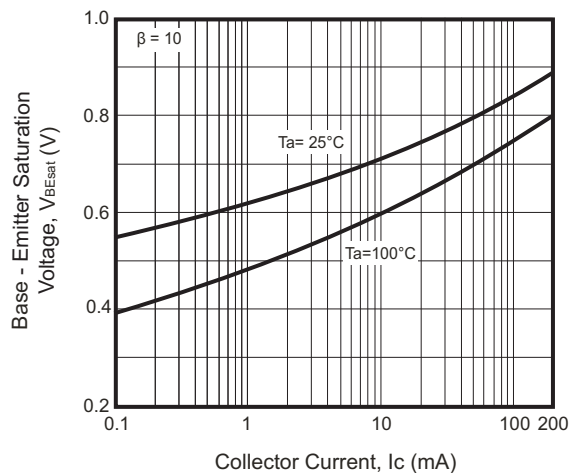


Fig.4 - $V_{CEsat} - I_c$

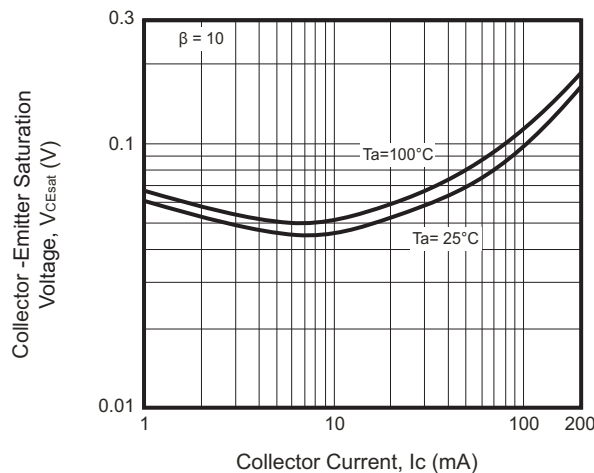


Fig.5 - $I_c - V_{BE}$

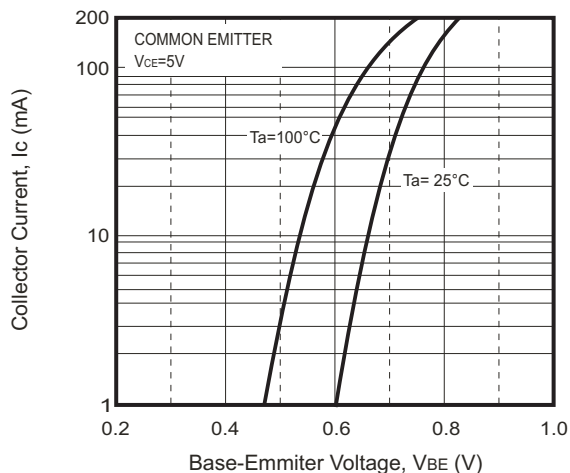


Fig.7 - $C_{ob}/C_{ib} - V_{CB}/V_{EB}$

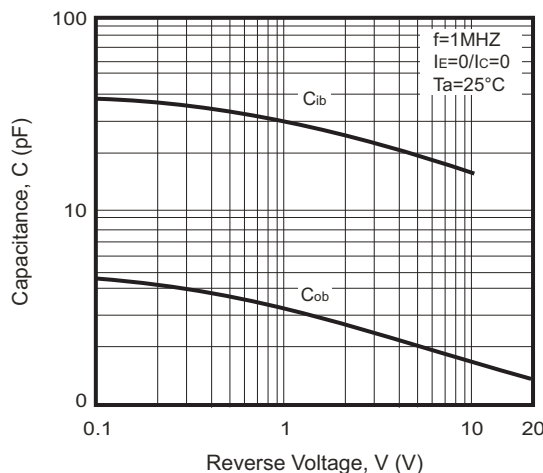


Fig.7 - $f_T - I_c$

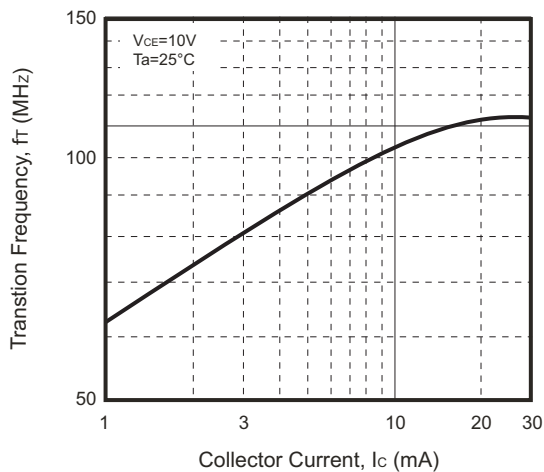
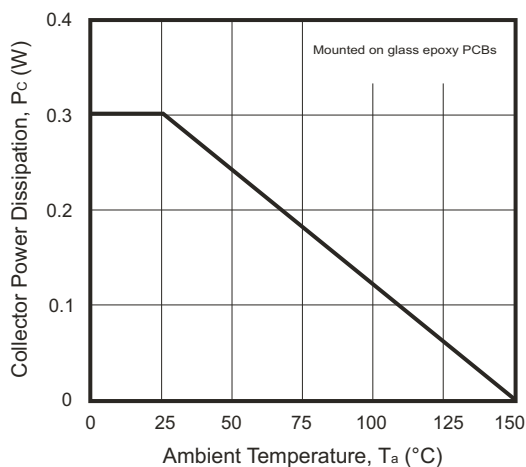
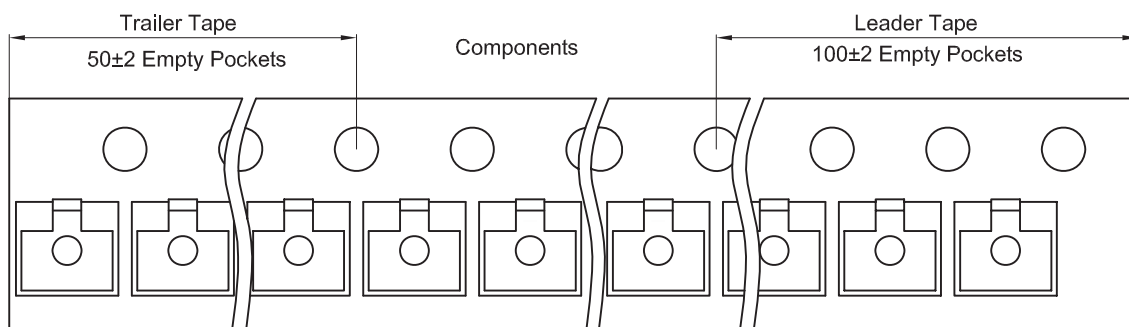
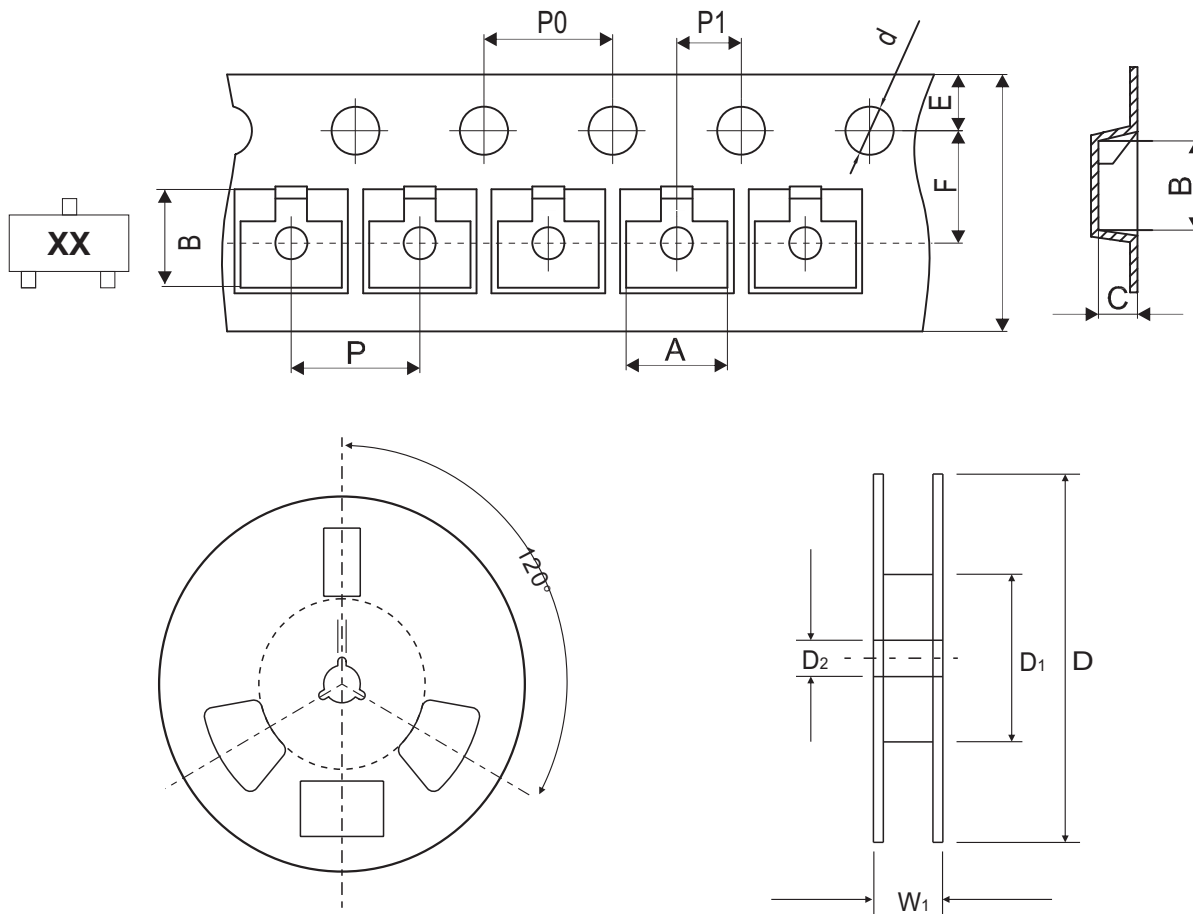


Fig.8 - $P_c - T_a$



Reel Taping Specification

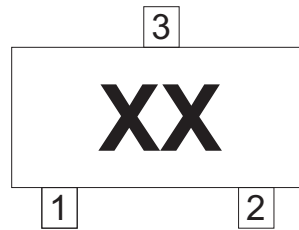


SOT-23	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	3.15 ± 0.10	2.77 ± 0.10	1.22 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.124 ± 0.004	0.109 ± 0.004	0.048 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-23	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039

Marking Code

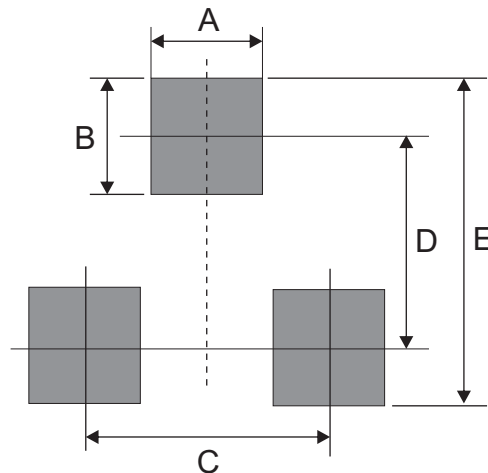
Part Number	Marking Code
MMBT5551-G	G1



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-23	
	(mm)	(inch)
A	0.60	0.024
B	0.80	0.031
C	1.90	0.075
D	2.02	0.080
E	2.82	0.111



Standard Packaging

Case Type	Qty Per Reel	Reel Size
	(Pcs)	(inch)
SOT-23	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9